

リジット金属回路基板加工専用 全自動高速トリムパンチャー

High-speed Trimming Puncher for Rigid circuit board

BT-300L-M



PERFORMANCE

高出力 *High-power*

- ▶ 高出力高精度

サーボプレス (8ton、15ton選択可能)

金型の最大加工サイズ 305×130mm

ステップ&リピート加工により金型コストの低減と高精度加工を両立

PERFORMANCE

高速 *High-speed*

- ▶ 高速高出力のサーボプレスにより

加工時間1.5秒/プレス ※弊社試験材料による最適動作の場合

PERFORMANCE

高精度 *High-Accuracy*

- ▶ FR-4や金属回路基板の**高精度加工に最適**

- ▶ 高精度画像処理により

高精度加工 $\pm 30\mu\text{m}$ を実現

PERFORMANCE

省力 *Labor saving*

- ▶ 全自動機構により**連続無人運転**を実現

- ▶ 独自の材料搬送機構により **クランプ位置に関係なく全面加工**が可能

- ▶ 高剛性ローダーの採用で**重量金属基板に対応** (可搬重量10kg)

- ▶ 材料ストッカー積載量 最大300mm

- ▶ 基板サイズ 305mm×500mm

自動ローダー



金型交換時

